Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Stannol Lötpaste SP2200 TSC405 Sn95,5Ag4Cu0,5 Dose 500g

Artikel-Nr:	692200	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 138.50

Beschreibung

Die Stannol SP2200 Lotpaste ist für den Einsatz mit der Legierung TSC405 (Sn95,5Ag4Cu0,5) und TSC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5) als Standardlegierungen entwickelt worden. Sie enthält ein hochaktives Typ L No-Clean Flussmittel. Mit einer speziellen Formel für ausgezeichnete Benetzung erfüllt sie die Anforderungen einer Grossserienfertigung, bei der die Bauteile und Leiterplatten oftmals eine nicht optimale Lötbarkeit aufweisen. Die Benetzungseigenschaften wurden für alle bekannten bleifreien Leiterplatten- und Bauteilbeschichtungen optimiert. Die geringen Mengen an Rückständen nach dem Reflow sind elektrisch sicher und müssen nicht entfernt werden.

Technische Daten

- Legierung Sn95,5Ag4Cu0,5
- Kornklasse 3 (25-45µm)
- Halogenfrei aktiviert
- No-Clean
- Flussmitteltyp REL0 (IEC 61190-1-3) / 1.2.3.C (DIN EN 29454-1)
- Hohe Nassklebekraft für Einsatz auf High-Speed Bestückautomaten

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Nein
Flussmittel	REL0
Gebinde	Dose
Gebindegrösse (g)	500
Korngrösse	3
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Haltbarkeit	24 Wochen
Schmelztemperatur (°C)	217-223